



No	DESCRIPTION
①	SUBSTRATE (基板)
②	HEAT SINK (放熱板)
③	FLEX.CABLE (FPC) (フレキシブルケーブル)
④	CONNECTOR (コネクタ)
⑤	CHIP THERMISTOR (チップサーミスタ)
⑥	ADHESIVE TAPE (接着テープ)
⑦	MARKING (ラベル)